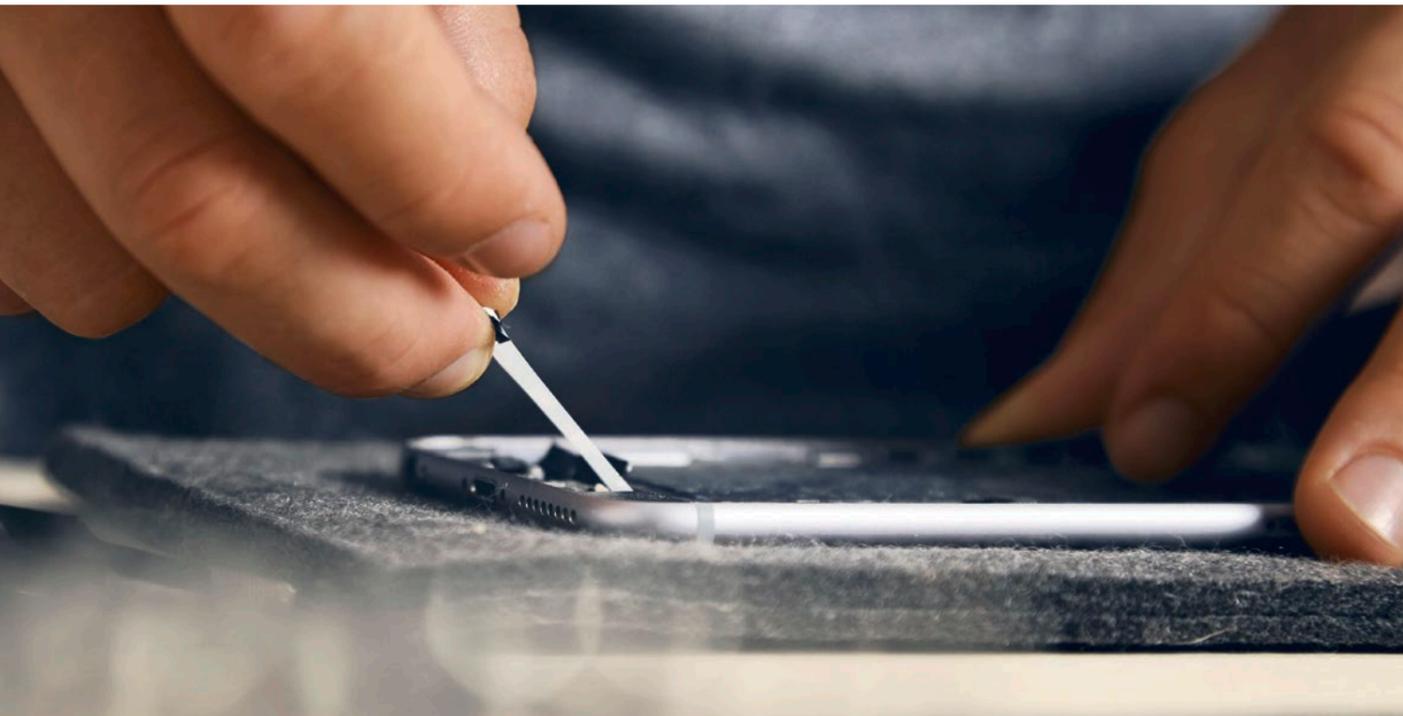


BOND & DETACH®



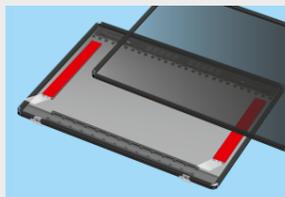
Cintas de Liberación Elástica - Eliminación sin Residuos

Con nuestras soluciones Bond & Detach® se ha revolucionado esta aplicación. Esta cinta permite el montaje permanente de componentes con la opción de retirarlos sin dejar residuos para su reparación o reciclaje.

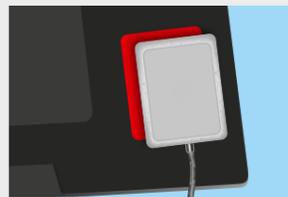
Aplicaciones principales de nuestra gama de cintas Bond & Detach®



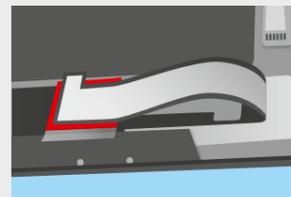
Montaje de batería en dispositivos móviles



Montaje de componentes críticos o de alto valor



Montaje extraíble de dispositivos o accesorios



Fijación temporal de componentes

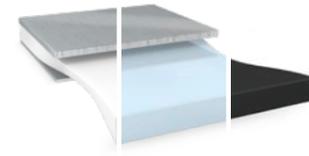
La tecnología tesa Bond & Detach®

Bond & Detach® es una tecnología extraordinaria utilizada para aplicaciones de unión exigentes que brinda la **opción de eliminarse sin dejar residuos**. La tecnología única y patentada fue desarrollada por tesa y ofrece la posibilidad de una **reelaboración simple y segura**

durante todo el ciclo de vida del producto de un dispositivo electrónico, desde la producción hasta el final de su vida útil. Además de eso, todo el surtido Bond & Detach® proporciona muy **buena resistencia al impacto y fuerza de unión, incluso en sustratos LSE.**

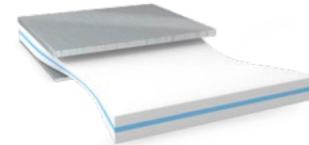
tesa Bond & Detach® 704xx/703xx/706xx

Estas series están diseñadas para aplicaciones que exigen una alta resistencia de unión y capacidad de reelaboración. Tienen el mejor rendimiento de unión dentro del surtido Bond & Detach®. La serie negra 706xx ofrece buenas propiedades de bloqueo de la luz.



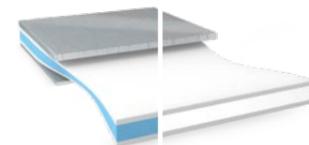
tesa Bond & Detach® 672xx

El adhesivo de amortiguación especial utilizado para la serie 672xx proporciona una mejor resistencia al impacto. La capacidad de extracción de estos productos también se mejora mediante el respaldo utilizado de PU estirable.



tesa Bond & Detach® 770xx/648xx

El rendimiento de estas series altamente resistentes a los impactos y muy pegajosas se basa en la innovadora tecnología de espuma de tesa. El nuevo respaldo desarrollado mejora aún más la capacidad de extracción de estos productos al mejorar la resistencia al desgarro y reducir la fuerza requerida para quitar la cinta.

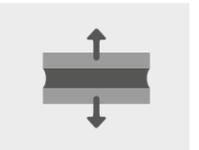


tesa Bond & Detach® 705xx

La última serie tesa Bond & Detach® 705xx es un desarrollo posterior de la exitosa serie 704xx. El adhesivo ha sido modificado para proporcionar una excelente adherencia y resistencia al cizallamiento y fuerzas repulsivas incluso a temperaturas elevadas.



Eliminación rápida y sin residuos



Mejor unión



Eliminación rápida y sin residuos



Resistencia al impacto



Eliminación rápida y sin residuos



Resistencia al impacto



Unión rápida



Eliminación rápida y sin residuos



Anti-repulsión



Resistencia al corte